This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭57—195122

Mint. Cl.3 C 08 G 65/48 C 08 L 71/00

識別記号

庁内整理番号 6516-4 J 6516-4 J

❸公開 昭和57年(1982)11月30日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

切ポリフエニレンエーテルプロック共重合体

顧 昭56-79573

田中良平

创特 @出

願 昭56(1981)5月26日

の発 明

茨城県稲敷郡阿見町大字若栗13 15番地三菱油化株式会社中央研

究所内

⑫発 明 者 田村豊

茨城県稲敷郡阿見町大字若栗13

15番地三菱油化株式会社中央研 究所内

@発 明 者 田山利行

茨城県稲敷郡阿見町大字若栗13 15番地三菱油化株式会社中央研

究所内

⑪出 願 人 三菱油化株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5

番2号

邳代 理 人 弁理士 古川秀利 外1名

発明の名称

ポリフエニレンエーテルプロック共重合体 特許請求の範囲

- W X

$$H(\bigcirc^{R_{-}^{1}} - 0) - (\bigcirc^{O} - \bigcirc^{O}_{C} - \bigcirc^{O}_$$

(但し、ととでRは各々独立して水素原子、ハロ ゲン原子、炭化水素残基、ハロ炭化水素残基、炭 化水素オキシ基およびヘロ炭化水素オキシ基から 選ばれたものであり、R社農業数5~20のアル キレン基または分子量2000以下のポリアルギ レンポリエーテルを表わし、mは間換度であつて 0~4の整数を、また、nは1~100の整数を 表わし、×およびyはポリフエニレンエーテルの 重合度であつて50~250の整数を表わす。) で表わされるポリフエニレンエーテルプロツク共 重合体。

発明の詳細な説明

(I) 発明の背景

技術分野

本発明は改良された物性を有するポリフェニレ ンプロツク共重合体に関する。

ポリフエニレンエーテル樹脂は電気的性質及び 機械的性質が優れ、且つ高い熱変形温度を有する ため、値めて有用なエンジニアリングプラスチッ ク材料として注目されている。しかしながら、裕 融画度が高く、且つ高温下での熱安定性に問題が あるため、脊融下での成型加工を閉難としている。

先行技術

ポリフェニレンエーテル樹脂の成型加工性を改 **曽する一つの方法としては、他樹脂とのプレンド** が試みられている。例えば特公昭 43-17812 号公報には、ポリフエニレンエーテルとハイイン パクトポリスチレンとのプレンドについて記載さ れている。とのようなプレンド物は、ポリフェニ レンエーテル樹脂の成型加工性と耐衝撃性を改善 することができ、ノリルという商品名で市販され

ている。しかしながら、成型加工性はまだ光分で あるとは言い難い。

ポリフェニレンエーテル樹脂の成型加工性を改 整するもう一つの方法としては、可塑剤の旅が 検討されている。例えば特公 N 4 9 - 5 2 2 0 号 公報には、ポリフェニレンエーテル樹脂と大きな 相称性を有する芳香族となる。 相称性を有する方香族となる。 ななまれずなななない。 ななれずなななない。 ななれずなななない。 ななないりフェニレンようなはれり、 ななないりフェニレンとよりなるが、 物でポリフェニレンとよりなるが、 物になが、 なななが、 なななが、 なななが、 ないる。 といるの場合可塑剤の は改良されるが、 熱的性能が著しく低下すること となる。

(T) 発明の概要

<u> 目 的</u>

本発明者等は、ポリフェニレンエーテル樹脂の 有する優れた性能をできるだけ積なりことなく、 成型加工性を改良する方法について鋭意検討した

- 3 -

の整数を表わす。)。

効 果

(11) 発明の具体的説明

1. ポリフエニレンエーテルプロック共重合体

(1) 製造方法 ·

本発明のポリフエニレンエーテルブロック共重 合体は、ポリフエニレンエーテルと脂肪族ジアル コールを芳香族ジカルポン酸を介して反応させる ことにより容易に製造することができる。

(a) 構成成分

ポリフエニレンエーテル

上記ポリフェニレンエーテルプロック共重合体 に用いられるポリフェニレンエーテルは一般に下 記の式で扱わすことが出来る。 結果、下記構造を有するポリフェニレンエーテル ブロック共重合体がポリフェニレンエーテル機脂 と比して著しく成型加工性が改良されることを見 出した。さらに驚くべきことには機械的強度の内、 等に衝 強度においても改良効果が認められた。

要旨

即ち、本発明は一般式

なる構造を有するポリフェニレンエーテルプロック共重合体に関するものである(式中 R¹は各々独立して水素原子、ハロゲン原子、炭化水素残基、ハロ炭化水素残蓄、炭化水素オキン基から選ばれたものであり、R²は炭素数5~20のアルキレンボリエーテルを裹わし、mは置換度数であつて0~4の整数を、また、nは1~100の整数を裂わし、エおよび*はポリフエニレンエーテルの賃合度であつて50~250

ととて置換器 Rid それぞれ 独立に水素、ハロゲ ン原子、炭化水素残若(特に Ci~ Ci2 のアルキル 基)、ハロ炭化水素機器(特にCi~Ciz のハロア ルキル基)、炭化水業オキシ基(特に Ci~ Ci2 の アルキルオキシ基)、またはハロ炭化水窯オキシ 恙(特にCi~Ci2のハロアルキルオキシ基で、と の基が結合すべきフェニル基とハロゲンとの間に 少たくとも 2 個の炭素原子が存在することが好ま しい。)である。とれらの基の段化水素ないし炭 化水素部分は第三-α-炭薑量を持たないこと が好ましい。mは魔換度であつて最高4の整数で ある。πは重合度であつて50~250、好まし くは100~200である。ポリフエニレンエー テル及びその製造法自身は本発明とは無関係であ り、必要に応じて各種の文献たとえば米国特許第 3,2 5 7,3 5 7 号、 同第 3,3 0 6.8 7 4 号等各明 細鸖を参照するととができる。ポリフエニレンエ

٠٠,

本発明で対象とするのに適したポリフエニレン エーテルの例を挙げれば下記の通りである。

ポリ(2,6-ジメチル-1,4-フエニレン) エーテル、ポリ(2-メチル-6-エチル-1, 4-フエニレン)エーテル、ポリ(2-メチル-6-プロピル-1,4-フエニレン)エーテル、 ポリ(2,6-ジプロピル-1,4-フエニレン) エーテル、ポリ(2-エチル-6-ブロピル-1, 4-フエニレン)エーテル、ポリ(2,6-ジラ ウリル-1,4-フエニレン)エーテル、ポリ (2,6-ジフエニル-1,4-フエニレン)エ ーテル、ポリ(2,6-ジメトキシ-1,4-フ エニレン)エーテル、ポリ(2,3,6-トリメ

ール、ポリアルキレングリコールが挙げられる。 鎖の長さは短いとその効果は少なく、また長すぎると熱的な性能が低下するため、分子量として、 100~2000が好ましい。具体的な例としては1,8-オクタンジオール、1,10-デカン ジオール、ポリエチレングリコール、ポリテトラ メチレングリコール等が挙げられる。

~ 7 -

芳香族ジカルポン酸

芳香族ジカルボン酸としては、テレフタル酸、 イソフタル酸、オルトフタル酸等が挙げられるが 特にテレフタル酸が好ましい。

この場合、芳香族ジカルポン酸の酸クロライト のかわりに芳香族ジカルポン酸のジメチルエステ ルあるいは芳香族ジカルポン酸をそのまま用いる こともできる。

(b) 製造条件

本発明のポリフェニレンエーテルブロック共重 合体の製造方法を大別すれば、以下の三つの方法 がある。

即ち、第一の方法は脂肪族ジアルコールを上配

チルー1,4-フエニレン)エーテル、ポリ(2, 3 , 5 , 6 - テトラプロピルー 1 , 4 - フエニレ ン)エーテル、ポリ(2,6 ージエトキシー1, 4ーフエニレン)エーテル、ポリ(2-メトキシ - 6 - エトキシー1 , 4 - フエニレン) エーテル、 ポリ(2-エチルー5-ステアリルオキシー1. 4ーフエニレン)エーテル、ポリ(2,6ージク ロルー1 , 4ーフエニレン) エーテル、ポリ(2, 3ージメチルー5ークロルー1,4ーフエニレン) エーテル、ポリ(2ーメチルー6ーフエニルー1. 4ーフエニレン)エーテル、ポリ(2、6ージベ ンジルー1,4-フエニレン)エーテル、ポリュ (3-クロルー1,4-フエニレン)エーテル、 ポリ(3,5-ジエチルー1,4-フエニレン) エーテル、ポリ(3-エトキシー1,4-フエニ レン) エーテル、ポリ(2-クロルー1,4-フ エニレン)エーテル、ポリ(2,5ージプロムー 1,4ープエニレン)エーテル、狩が挙げられる。

脂肪族ジアルコール

脂肪族ジアルコールとしては、アルキレンジオ

- 8 -

ジアルコールと等モル以上の芳香族ジカルボン酸の酸クロライドと反応させて両末端に酸クロライドを有する反応中間体を製造する。 この中間体の分子量は脂肪族ジアルコールと芳香族ジカルボン酸の酸クロライドの仕込み比によつて制御できる。このようにして得た両末端に酸クロライドを有する反応中間体をポリフェニレンエーテルと反応させることにより目的のポリフェニレンエーテルブロック共重合体を得ることができる。

第二の方法はポリフェニレンエーデルを芳香族 ジカルポン酸の酸クロライドと反応させて末端に 芳香族カルポン酸クロライドを有するポリフェニ レンエーテル中間体を製造し、これと脂肪族ジア ルコールとを反応させて目的のポリフェニレンエ ーテルブロツク共重合体を得ることができる。こ の方法により得られるポリフェニレンエーテルブ ロック共重合体は、下記構造の内

nが1のものである。

第二、第三の方法においても第一の方法と同様 に芳香族ジカルポン酸の限クロライドのかわりに 芳香族ジカルポン酸のジメチルエステルあるいは 芳香族ジカルポン酸をそのまま用いることができ る。

反応条件としては、反応中間体を製造する工程 及び、ポリフェニレンエーテルプロック共重合体 を製造する工程とも、テレフタル酸クロライドを 用いる場合には、ペンセンの如き可能性溶剤のも とで、30~100℃の温度で、1~8時間提拌 することにより得ることができる。この際必要に 応じてビリジン、トリエチルアミン等のアミン類

を襲わし、x および y はポリフエニレンエーテル の 貮合度であつて 50~250の整数を裹わす。) で表わされる共重合体である。

-11-

上記式中の x および y はポリフェニレンエーテルの重合度で 50~250、好ましくは 100~200 整数を 表わし、 50未満ではポリフェニレンエーテルの 特徴の一つである 電気的 特性 が悪化する。また、 250 を越える場合は成形性の改良が損なわれる。

さらに、nは1~100の整数を要わすが、
100を越える場合は耐熱性が損なわれる。また、
R*がポリアルキレンポリエーテルの場合は分子量が2000以下、好ましくは500~1000のポリアルキレンポリエーテルを用いるのが良い。

3. その他の樹脂とのブレンド

このよりなポリフエニレンエーテルプロツク共 重合体を単独で用いるかポリステレン系重合体と プレンドして用いるか、或いはポリフエニレンエ ーテルとポリスチレン系重合体よりなる樹脂組成 物とプレンドして用いることができる。 を用いても良い。

2. プロック共重合体の特性

とのようにして得られたポリフエニレンエーテルプロック共産合体は、ポリフエニレンエーテル 樹脂の優れた諸物性を着るじく扱うことなく成形 加工性を顕著に改善されたものであると共に機械 的強度、特に衝撃強度を顕著に改善されたものである。

本発明のポリフェニレンエーテルブロック共重 合体は一般式、

$$H(\bigcirc -0) + (\bigcirc -0) +$$

(但し、ととでRは各々独立して水素原子、ハログン原子、炭化水素残蓄、ハロ炭化水素残蓄、 炭化水素オキシ基かよびハロ炭化水素オキシ基から選ばれたものであり、R⁸は炭素数5~20のアルキレン苦または分子量2000以下のポリアルキレンポリエーテルを表わし、mは置換度であつて0~4の整数を、また、nは1~100の整数

-12-

本発明の共重合体は成形加工性が改良されたため、単独使用することも可能であるが、経済的に はポリステレン系重合体と混合することが有利で ある。

また、本発明のポリフエニレンエーテルプロック共重合体は他の添加剤、例えば可塑剤、顔料、 難燃剤、補強剤例えばガラスフィラメントまたは 繊維、安定剤などを含有させることができる。

以下の実施例により本発明をさらに具体的に説明する。

実施例-1

ポリエステル中間体の製造

両末端 O H のポリテトラメチレングリコール (MW 2 0 8 0)を 1 0 倍モルのテレフタル酸ジクロライドと 5 0 ℃、1時間ついで 1 2 0 ℃、30 分間、発生する塩酸ガスを窒素で追い出しながら反応させた。反応終了後、過剰のテレフタル酸ジクロライドを真空下、1 0 0 ℃以下で除去し、ポリテトラメチレングリコールーテレフタル酸クロライド反応物を得た。との反応物は G P C 解析及

び水で処理した後の中和当量よりポリテトラメチ レングリコール/テレフォル酸ツクロライドの5 反応物であることを確認した。

プロツク共 庶合体の製造

(m) 0.4 6 (30 セクロロホルム) (Mn 23.000) のポリフエニレンエーテル100 g と脱水したペンセン500 mlをとり镀索雰囲気下50 でで機拌溶解した。これに上配反応物5.31 g(2.20ミリモル)と脱水したピリジン0.70 g(8.80ミリモル)を加えた後50 でで1時間攪拌、反応した。反応終了後、メタノールにて再沈し、洗剤、乾燥してポリフエニレンエーテルブロンク共重合体を得た。このものの例は0.58 であつた。

物性測定

ブレスにて試験片を作成し、 1 8.6 kg 荷重での 熱変形態度を測定したところ 1 8 3 ℃であり、デ ユポン衝撃強度(尖端に撃芯(1 2.5 % Ø)と凹 みをもつ撃芯受台との間に試験用シート(厚み0.6 mm)をおき、一定の重鱸(3 0 0 9)を落下させ、 5 0 %破壊がおこるエネルギー)は 3 0 kg・cm以

-15-

レフタル酸ジクロライドを真空下100℃以下で除去し、1,10-デカンジオールーテレフタル酸ジクロライド反応物を得た。 との反応物はGP C解析及び水で処理した後の中和当量より、1,10-デカンジオール/テレフタル酸ジクロライドの公反応物であることを確認した。

プロツク共重合体の製造

上記反応物 1.8 4 9 (3.6 3 ミリモル)を用いる以外は実施例-2 と同様に反応を行ない(7)0.41 のポリフェニレンエーテルブロック共振合体を得た。

物性測定

とのものの物性を実施例-1と同様の方法にて 剛定したところ熱変形態度は200℃、デュポン 衝撃強度は12%・m以上であり、またMIは35 タ/10分であつた。

实施例-4

ポリエステル中間体の製造

(7)0.4 6 (Mn 2 3,0 0 0)のポリフエニレン エーテル1008と脱水したペンセン500 Wを 上であつた。また280℃、20%荷重で制定したMIは2.19/10分であつた。

事 維保一 2

(7)が 0.3 3 (Min 1 4 0 0 0)のポリフエニレンエーテルを用い、実施例 - 1 で得たポリテトラメテレングリコールノテレフタル酸シクロライドの地反応物 8.7 5 9 (3.6 3 ミリモル)を脱水したビリシン 1.1 8 9 (1 4.5 ミリモル)を用いる以外は実施例 - 1 と同様の方法で反応を行ない(7)が 0.4 6 のポリフエニレンエーテルプロツク共重合体を得た。このものの物性を実施例 - 1 と同様の方法にて測定したところ熱変形器度は 1 7 5 ℃、デュポン衝撃強度は 1 2 kg・cm また M I は 1 5 9 / 1 0 分であつた。

突施例 - 3

ポリエステル中間体の製造

1 , 1 0 デカンジオールを1 0 倍モルのテレフ タル酸ジクロライドと7 0 C で 1 時間、ついで 1 2 0 C で 3 0 分間、発生する塩酸ガスを窒素で 追い出しながら反応させた。反応終了後過剰のテ

-16-

とり窒素雰囲気下50℃で提拌溶解した。これに大過剰のテレフタル酸ジクロライド8.9 49 (44.0 ミリモル)と脱水したピリジン3.569 (44.0 ミリモル)を加え、50℃で1時間攪拌、反応した。反応終了後真空下、溶剤のベンゼンを、次いで150℃に昇温し、テレフタル酸ジクロライドを除去し、ポリフエニレンエーテルーテレフタル酸ジクロライド反応物を得た。この反応物はGPC解析及び赤外吸収法による末端基測定により、ポリフエニレンエーテル/テレフタル酸ジクロライドの1/1反応物である事を確認した。

ブロック共重合体の製造

上記反応物100gと脱水したペンゼン500 配をとり、窒素雰囲気下50℃で攪拌溶解した。 これにポリテトラメチレングリコール(MW2,0 80)4.58g(2.20ミリモル)及び脱水した ピリジン0.70g(8.80ミリモル)を加えた役 50℃で1時間攪拌反応した。反応終了後メタノ ールにて再沈し、洗浄、乾燥して(刃)0.55のポリ フエニレンエーテルブロック共重合体を得た。

物性測定____

とのものの物性を実施例-1と同様の方法にて 測定したところ、熱変形温度は180℃、デュポン衝撃強度は30 kg/・cm以上であり、またMIP は2.09/10分であつた。

比較例-1

(7) 0.4 6 のポリフエニレンエーテル100 9 とポリテトラメチレングリコール 4.5 3 9 (2.2 0 ミリモル)をペンゼン裕剤中で溶液プレンドした。プレンド接溶剤を留去し、プレンド物を得た。このものの物性を実施例-1と同様の方法にて測定したところ、熱変形晶度は160℃、デユポン衝撃強度は9 Kg・cmであり、またMIは139/10分であつた。

比較例-2

(7) 0.4 6 のポリフエニレンエーテルの物性を実施例-1 と同様の方法にて測定したところ、熱変. 形態度は 2 0 2 ℃、デュポン衝撃強度は 1 2 №・ cmであり、またM I は 0.8 9 / 1 0 分であつた。

-19-

外は契施例-5と同様の方法にてポリフェニレン エーテル組成物を得た。このものの物性を実施例 -1と同様の方法にて測定したところ、熱変形態 度は133℃、デユポン衝撃強度は7.5 %・cmで あり、またMIは469/10分であつた。

> 特許出版人 三菱油化株式会社 代理人 弁理士 古 川 秀 利 代理人 弁理士 長 谷 正 久

突施例-5

実施例-1で得たポリフエニレンエーテルプロック共重合体 5 0 9 とハイインパクトポリスチレン (4 7 5 - D、旭ダウ社製) 5 0 9 をプラペンダーで2 5 0 でにて1 0 分間プレンドすることによりポリフエニレンエーテル組成物を得た。このものの物性を実施例-1 と同様の方法にて測定したところ、熱変形温度は130で、デュポン衝撃強度は12 kg・cmであり、またMIは909/10分であつた。

奥施例-6

実施例-2で視たポリフェニレンエーテルブロック共配合体を用いる以外は実施例-5と同様の方法にてポリフェニレンエーテル組成物を視た。とのものの物性を実施例-1と同様の方法にて測定したところ、熱変形温度は131℃、デュポン衡学強度は10.5 kg・cmであり、またMIは130 g/10分であつた。

比較例-3

(y) 0.4 6 のポリフエニレンエーテルを用いる以 -20-

Japanese Kokai Patent Application No. Sho 57[1982]-195122

PTO 03-3279

POLYPHENYLENE ETHER BLOCK COPOLYMER

Ryohei Tanaka et al.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE WASHINGTON, D.C. MAY 2003
TRANSLATED BY THE RALPH MCELROY TRANSLATION COMPANY

JAPANESE PATENT OFFICE PATENT JOURNAL (A) KOKAI PATENT APPLICATION NO. SHO 57[1982]-195122

Int. Cl.³: C 08 G 65/48

C 08 L 71/00

Sequence No. for Office Use: 6516-4J

Filing No.: Sho 56[1981]-79573

Filing Date: May 26, 1981

Publication Date: November 30, 1982

No. of Inventions: 1 (Total of 6 pages)

Examination Request: Not filed

POLYPHENYLENE ETHER BLOCK COPOLYMER

[Porifenirene eteru burokku kyojugotai]

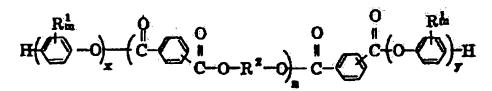
Inventors: Ryohei Tanaka et al.

Applicant: Mitsubishi Petrochemical Co., Ltd.

[There are no amendments to this patent.]

Claim

A type of polyphenylene ether block copolymer represented by the following formula:



(where R¹ groups independently represent a hydrogen atom, halogen atom, hydrocarbon residual group, halo-hydrocarbon residual group, hydrocarbon oxy group, or halo-hydrocarbon oxy group; R² represents a C5-20 alkylene group or polyalkylene polyether with a molecular weight

of 2000 or smaller; m represents the substituting degree and it is an integer in the range of 0-4; n represents an integer in the range of 1-100; and x and y represent the polymerization degree of the polyphenylene ether, and they are integers in the range of 50-250).

Detailed explanation of the invention

Technical background of the invention

Technical field

This invention pertains to a type of polyphenylene block copolymer with improved properties.

Polyphenylene ether resin has excellent electric properties and mechanical properties, and a high thermal deformation temperature. Consequently, it is attractive as a highly useful engineering plastic material. However, it has a high melting point, and poor thermal stability at a high temperature, so that it is hard to perform molding processing in the melt state.

Prior art

As a method for improving the moldability of polyphenylene ether resin, it can be blended with other resins. For example, Japanese Kokoku Patent No. Sho 43[1968]-17812 described a method in which polyphenylene ether is blended with high-impact polystyrene. For this blend, improvement is realized with respect to the moldability and impact strength of the polyphenylene ether resin. The blend has been marketed in the name of Noril [transliteration]. However, the moldability of this blend is still insufficient.

As another method for improving the moldability of polyphenylene ether resin, studies have been made on the addition of a plasticizer. For example, Japanese Kokoku Patent No. Sho 49[1974]-5220 described a method in which the moldability is improved by adding a compound selected from an aromatic organic acid ester, a polyester having an aromatic nucleus, an organic phosphoric ester having an aromatic nucleus, and a chlorinated aromatic hydrocarbon, which have excellent compatibility with polyphenylene ether resin, into polyphenylene ether or a mixture of polyphenylene ether and polystyrene. In this case, however, although addition of the plasticizer improves the moldability, it nevertheless leads to significant degradation in the thermal performance.

Abstract of the invention

Objective

In order to improve the moldability of polyphenylene ether without degradation in high performance properties, the present inventors have performed extensive studies. As a result, it was found that a polyphenylene ether block copolymer with the following structure has much

better moldability than that of polyphenylene ether resin. In addition, amazingly, it displays improvement also in mechanical strength, especially impact strength.

Gist

This invention provides a type of polyphenylene ether block copolymer represented by the following formula:

(where R¹ groups independently a represent hydrogen atom, halogen atom, hydrocarbon residual group, halo-hydrocarbon residual group, hydrocarbon oxy group, or halo-hydrocarbon oxy group; R² represents a C5-20 alkylene group or polyalkylene polyether with a molecular weight of 2000 or smaller; m represents the substituting degree and it is an integer in the range of 0-4; n represents an integer in the range of 1-100; and x and y represent the polymerization degree of the polyphenylene ether, and they are integers in the range of 50-250).

Effects

For the polyphenylene ether block copolymer of this invention, it is possible to improve the moldability with little degradation in the various high performance properties of the polyphenylene ether resin, and, it is possible to improve the mechanical strength, especially impact strength over those of a conventional polyphenylene ether.

Detailed explanation of the invention

- 1. Polyphenylene ether block copolymer
- (1) Manufacturing method

The polyphenylene ether block copolymer of this invention can be manufactured easily by means of a reaction between polyphenylene ether and aliphatic dialcohol via an aromatic dicarboxylic acid.

(a) Structural components

Polyphenylene ether

Polyphenylene ether used in forming said polyphenylene ether block copolymer is represented by the following formula:

where substituent R¹ [sic; R] represents a hydrogen, halogen atom, hydrocarbon residual group (especially a C1-12 alkyl group), halo-hydrocarbon residual group (especially a C1-12 halo-alkyl group), hydrocarbon oxy group (especially a C1-12 alkyloxy group), or halo-hydrocarbon oxy group (especially a C1-12 halo-alkyloxy group, and it is preferred that at least two carbon atoms be present between the phenyl group and any halogen that should be bonded to said group). It is preferred that the hydrocarbon or hydrocarbon portion of said group be free of a tertiary-α-carbon atom. m represents the substituting degree, and it is an integer up to 4. N represents the polymerization degree, and it should be in the range of 50-250, or preferably in the range of 100-200. The polyphenylene ether and its manufacturing method are irrelevant to this invention themselves. As needed, one can find them in the following references: US Patent No. 3,257,357, No. 3,306,874, etc. Usually, polyphenylene ether can be manufactured by oxidation coupling of the corresponding phenolic compound. Depending on the positions and types of substituents (see said formula) as well as the polymerization method, it is also possible to obtain types other than 1,4-bonds and copolymers. Such types of polyphenylene ether are also included in this invention as long as the gist of this invention is observed.

The following are examples of polyphenylene ether that can be used in this invention.

Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene)ether, poly(2-methyl-6-ethyl-1,4-phenylene)ether, poly(2-methyl-6-propyl-1,4-phenylene)ether, poly(2,6-dipropyl-1,4-phenylene)ether, poly(2,6-dipropyl-1,4-phenylene)ether, poly(2,6-dipropyl-1,4-phenylene)ether, poly(2,6-diphenyl-1,4-phenylene)ether, poly(2,6-dimethoxy-1,4-phenylene)ether, poly(2,3,6-trimethyl-1,4-phenylene)ether, poly(2,3,5,6-tetrapropyl-1,4-phenylene)ether, poly(2,6-diethoxy-1,4-phenylene)ether, poly(2-methoxy-6-ethoxy-1,4-phenylene)ether, poly(2-ethyl-5-stearyloxy-1,4-phenylene)ether, poly(2,6-dichloro-1,4-phenylene)ether, poly(2,3-dimethyl-5-chloro-1,4-phenylene)ether, poly(2-methyl-6-phenyl-1,4-phenylene)ether, poly(2,6-dibenzyl-1,4-phenylene)ether, poly(3-chloro-1,4-phenylene)ether, poly(3-chloro-1,4-phenylene)ether, poly(2-chloro-1,4-phenylene)ether, poly(2-chloro-1,4-phenylene)ether, poly(2,5-dibromo-1,4-phenylene)ether, etc.

Aliphatic dialcohol

Examples of aliphatic dialcohol include alkylene diol and polyalkylene glycol. When the chain is too short, the effect becomes less significant. On the other hand, if the chain is too long, the thermal performance degrades. The molecular weight is preferably in the range of 100-2000. Specific examples include 1,8-octanediol, 1,10-decanediol, polyethylene glycol, polyetramethylene glycol, etc.

Aromatic dicarboxylic acid

Examples of aromatic dicarboxylic acids include terephthalic acid, isophthalic acid, ortho-phthalic acid, etc. Among them, terephthalic acid is preferred.

In this case, instead of the acid chloride of the aromatic dicarboxylic acid, one may make use of the diethylether of the aromatic dicarboxylic acid or the aromatic dicarboxylic acid itself as is.

(b) Manufacturing conditions

Generally speaking, the following three methods may be adopted in manufacturing a polyphenylene ether block copolymer of this invention.

In the first method, an aliphatic dialcohol is reacted with an equal or more molar amount of the acid chloride of an aromatic dicarboxylic acid to form a reaction intermediate body having acid chloride at its two terminals. The molecular weight of the intermediate body can be controlled by means of the charge ratio of the aliphatic dialcohol and the acid chloride of an aromatic dicarboxylic acid. Then, the reaction intermediate body having acid chloride at its two terminals prepared in the aforementioned way is reacted with polyphenylene ether to form the desired polyphenylene ether block copolymer.

In the second method, polyphenylene ether is reacted with the acid chloride of an aromatic dicarboxylic acid to form a polyphenylene ether intermediate body having an aromatic carboxylic acid chloride at its terminals, and it is reacted with aliphatic dialcohol to form the desired polyphenylene ether block copolymer. For the polyphenylene ether block copolymer prepared in this method, n is 1 in the following formula:

In the third method, the acid chloride of an aromatic dicarboxylic acid in the presence of polyphenylene ether is reacted with aliphatic dialcohol to form the desired compound.

As in the first method, in the second and third methods, instead of the acid chloride of an aromatic dicarboxylic acid, one may make use of a dimethyl ester of an aromatic dicarboxylic acid or an aromatic dicarboxylic acid itself as is.

Any of said three methods may be used in manufacturing a polyphenylene ether block copolymer. However, compared with the first and second methods, the third method has a tendency of a broader distribution of molecular weight.

As far as the reaction conditions are concerned, in the step of manufacturing of the reaction intermediate body and in the step of obtaining the polyphenylene ether block copolymer, when terephthalic acid chloride is used in benzene or another dissoluble solvent, reaction is performed at 30-100°C for 1-8 h with agitation. In this case, as needed, one may also make use of pyridine, triethylamine, and other amines.

2. Characteristics of the block copolymer

For the polyphenylene ether block copolymer prepared in this way, with little degradation in the high performance properties of polyphenylene ether resin, it is possible to improve the moldability significantly, and it is possible to significantly improve the mechanical strength, especially the impact strength.

The polyphenylene ether block copolymer of this invention is a copolymer represented by the following formula:

(where R [sic; R¹] groups independently represent a hydrogen atom, halogen atom, hydrocarbon residual group, halo-hydrocarbon residual group, hydrocarbon oxy group, or halo-hydrocarbon oxy group; R² represents a C5-20 alkylene group or polyalkylene polyether with a molecular weight of 2000 or smaller; m represents the substituting degree and it is an integer in the range of 0-4; n represents an integer in the range of 1-100; and x and y represent the polymerization degree of the polyphenylene ether, and they are integers in the range of 50-250).

In the aforementioned formula, x and y represent the polymerization degree of the polyphenylene ether, and they are integers in the range of 50-250, or preferably in the range of

100-200. If smaller than 50, the electric characteristics, a characteristic feature of polyphenylene ether, degrade. On the other hand, if over 250, improvement of the moldability is less significant.

In addition, n represents an integer in the range of 1-100. If it is larger than 100, the heat resistance degrades. Also, when R² represents a polyalkylene polyether, one may use a polyalkylene polyether with molecular weight of 2000 or smaller, or preferably in the range of 500-1000.

3. Blends with other resins

Said polyphenylene ether block copolymer may be used alone, or as a blend with a polystyrene based polymer, or as a blend with a resin composition made of a polyphenylene ether and a polystyrene based polymer.

Because the copolymer of this invention has improved moldability, it can be used alone. However, in consideration of the cost, it is preferred that it be used as a blend with a polystyrene based polymer.

Also, the composition of the polyphenylene ether block copolymer of this invention may contain other additives, such as a plasticizer, pigment, flame retarding agent, reinforcing agent, such as glass filaments or fibers, stabilizer, etc.

In the following, this invention will be explained in more detail with reference to application examples.

Application Example 1

Manufacturing of polyester intermediate body

Polytetramethylene glycol having OH at two terminals (MW2080) was reacted with 10-fold (molar amount) terephthalic acid dichloride at 50°C for 1 h, and then at 120°C for 30 min, while the hydrochloric acid gas generated in the process was exhausted. After completion of the reaction, the excess terephthalic acid dichloride was removed in vacuum at 100°C or lower temperature, forming a reaction product of polytetramethylene glycol-terephthalic acid chloride. According to GPC analysis and from the neutralization equivalent after treatment with water, the product was found to be the 1/2 reaction product of polytetramethylene glycol/terephthalic acid dichloride.

Manufacturing of block copolymer

100 g of polyphenylene ether with $[\eta]$ of 0.46 (chloroform at 30°C) (\overline{Mn} of 23,000) and 500 mL of dehydrated benzene were agitated for formation of a solution in a nitrogen atmosphere at 50°C. Then, 5.31 g (2.20 mmol) of said reaction product and 0.70 g (8.80 mmol) of dehydrated pyridine were added into the solution, followed by agitation at 50°C for 1 h for

reaction. After end of the reaction, methanol was used for re-precipitation, followed by washing and drying to form a polyphenylene ether block copolymer. It has $[\eta]$ of 0.58.

Measurement of properties

Specimens were prepared using a press. The thermal deformation temperature under a load of 18.6 kg was measured, and was found to be 183°C. The DuPont impact strength was found to be 30 kg-cm or higher (Test was performed by setting a specimen (thickness of 0.6 mm) between a hammer (12.5 mm in diameter) and a table having a dent in it, and the hammer with a prescribed weight (300 g) was allowed to fall. The energy corresponding to 50% damage was taken as the DuPont impact strength). Also, the MI measured at 280°C and under a load of 20 kg was found to be 2.1 g/10 min.

Application Example 2

A polyphenylene ether block copolymer with $[\eta]$ of 0.46 was prepared in a reaction performed in the same way as in Application Example 1, except that polyphenylene ether with $[\eta]$ of 0.33 (\overline{Mn} of 14,000) was used, and 8.75 g (3.63 mmol) of the 1/2 reaction product of polytetramethylene glycol/terephthalic acid dichloride and 1.18 g (14.5 mmol) of dehydrated pyridine were used. The properties of the obtained product were measured in the same way as in Application Example 1. It was found that the thermal deformation temperature is 175°C, the DuPont impact strength is 12 kg-cm, and the MI is 15 g/10 min.

Application Example 3

Manufacturing of polyester intermediate body

1,10-decanediol was reacted with 10-fold (molar amount) terephthalic acid dichloride at 70°C for 1 h, and then at 120°C for 30 min, while the hydrochloric acid gas generated in the process was exhausted. After completion of the reaction, the excess terephthalic acid dichloride was removed in a vacuum at 100°C or lower temperature, forming a reaction product of 1,10-decanediol-terephthalic acid dichloride. According to GPC analysis and from the neutralization equivalent after treatment with water, the product was found to be the 1/2 reaction product of 1,10-decanediol/terephthalic acid dichloride.

Manufacturing of block copolymer

A polyphenylene ether block copolymer with $[\eta]$ of 0.41 was obtained in a reaction performed in the same way as in Application Example 2, except that 1.84 g (3.63 mmol) were used.

Measurement of properties

The properties were measured using the same methods as those in Application Example 1. It was found that the thermal deformation temperature is 200°C, the DuPont impact strength is 12 kg-cm or higher, and the MI is 35 g/10 min.

Application Example 4

Manufacturing of polyester intermediate body

100 g of polyphenylene ether with $[\eta]$ of 0.46 (\overline{Mn} of 23,000) and 500 mL of dehydrated benzene were agitated for solution formation in a nitrogen atmosphere. A significantly excess amount (8.94 g (44.0 mmol)) of terephthalic acid dichloride and 3.56 g (44.0 mmol) of dehydrated pyridine were added into it, followed by agitation for reaction at 50°C for 1 h. After completion of the reaction, benzene in the solvent was removed in a vacuum, and the temperature was raised to 150°C to remove terephthalic acid dichloride, forming a polyphenylene ether-terephthalic acid dichloride reaction product. According to GPC analysis and terminal group measurement using IR absorption method, the reaction product was found to be a 1/1 reaction product of polyphenylene ether/terephthalic acid dichloride.

Manufacturing of block copolymer

100 g of said reaction product and 500 mL of dehydrated benzene were agitated for solution formation at 50°C in a nitrogen atmosphere. After 4.58 g (2.20 mmol) of polytetramethylene glycol (MW2,080) and 0.70 g (8.80 mmol) of dehydrated pyridine were added, the mixture was agitated for reaction at 50°C for 1 h. After completion of the reaction, methanol was used to perform re-precipitation, followed by washing and cleaning to form a polyphenylene ether block copolymer with $[\eta]$ of 0.55.

Measurement of properties

The properties were measured using the same methods as those in Application Example 1. It was found that the thermal deformation temperature is 180°C, the DuPont impact strength is 30 kg-cm or higher, and the MI is 2.0 g/10 min.

Comparative Example 1

100 g of polyphenylene ether with $[\eta]$ of 0.46 and 4.53 g (2.20 mmol) of polytetramethylene glycol were dissolved in a benzene solvent to form a solution blend. After blending, the solvent was distilled off to obtain a blend. The properties were measured using the same methods as those in Application Example 1. It was found that the thermal deformation temperature is 160°C, the DuPont impact strength is 9 kg-cm, and the MI is 13 g/10 min.

Comparative Example 2

For polyphenylene ether with $[\eta]$ of 0.46, the properties were measured using the same methods as those in Application Example 1. It was found that the thermal deformation temperature is 202°C, the DuPont impact strength is 12 kg-cm, and the MI is 0.8 g/10 min.

Application Example 5

50 g of polyphenylene ether block copolymer obtained in Application Example 1 and 50 g of high-impact polystyrene (475-D, product of Asahi Dow Co., Ltd.) were blended using a Brabender blender at 250°C for 10 min to form a polyphenylene ether composition. The properties were measured using the same methods as those in Application Example 1. It was found that the thermal deformation temperature is 130°C, the DuPont impact strength is 12 kg-cm, and the MI is 90 g/10 min.

Application Example 6

A polyphenylene ether composition was prepared in the same way as in Application Example 5, except that the polyphenylene ether block copolymer prepared in Application Example 2 was used in this case. The properties were measured using the same methods as those in Application Example 1. It was found that the thermal deformation temperature is 131°C, the DuPont impact strength is 10.5 kg-cm, and the MI is 130 g/10 min.

Comparative Example 3

A polyphenylene ether composition was prepared in the same way as in Application Example 5, except that polyphenylene ether with $[\eta]$ of 0.46 was used in this case. The properties were measured using the same methods as those in Application Example 1. It was found that the thermal deformation temperature is 133°C, the DuPont impact strength is 7.5 kg-cm, and the MI is 46 g/10 min.